

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-031

鸿利智汇集团股份有限公司

关于关联方归还逾期借款的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月25日、2021年9月13日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月金材科技向公司借款余额为19,691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在2027年9月30日还清。

金材科技因业务转型，流动资金紧张，导致其未按《还款协议》归还到期本金3,925.30万元及利息。经公司持续督促，金材科技已于2025年4月28日全部结清逾期欠款本金，具体内容详见在巨潮资讯网发布《关于向参股公司提供借款逾期的公告》（公告编号：2024-044）、《关于关联方归还逾期借款的公告》（公告编号：2025-030）。

二、还款进展情况

近日，公司收到金材科技支付的逾期利息合计410.02万元，金材科技逾期欠款本金以及利息已全部结清。剩余未到期欠款本金合计8,045.88万元仍需按《还款协议》约定分期偿还。公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划，积极维护公司的合法权益。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年5月7日